

Qualitätsprüfung von Drahtbondverbindungen – Stand der Technik 2012

PRODUCT
Image
Unavailable



Drahtbonden ist nach wie vor eine nur schwer zu substituierende Basistechnologie der Mikroelektronik. Während allerdings vor 15 Jahren noch die größten Herausforderungen bei der Programmierung und Umsetzung der zum Teil komplexen Bondprozesse lagen, stellt dies heutzutage kein Problem mehr dar. Die Weiterentwicklungen im Bereich der Hardware und insbesondere der Software ermöglichen Drahtbondsysteme, bei denen der Anwender zum Teil mit Hilfe von Assistenten bzw. geführter Bedienung durch die einzelnen Arbeitsschritte geleitet wird.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 1,78 €

1,78 €

Netto-Preis: 1,78 €

Enthaltene MwSt.:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)